

会員各位

ショットピーニングシンポジウム
「第 14 回ショットピーニング国際会議における最新研究開発動向と発表論文」
開催のお知らせ

主催:ショットピーニング技術協会

協賛:(公社)自動車技術会(予定)、(公社)精密工学会(予定)、(公社)砥粒加工学会
日本ばね学会

一昨年来、世界情勢が不透明な状況にあり、経済界にとっては予断を許さない舵とりが求められている中、自動車・航空機業界をはじめショットピーニング技術関連企業では技術革新に日々ご努力をされていることとご推察申し上げます。

ご存知のように、当協会では、設立以来一貫して、会員各位に有益な情報を提供するために、機関誌の発行をはじめ学術講演会、シンポジウム、工場見学会、スクールなどを開催してまいりました。今回、ショットピーニング技術関連に携わっておられる産学官の皆様に技術革新の一助になればとシンポジウムを企画いたしましたのでご案内申し上げます。

本年 9 月 4 日～7 日、イタリア・ミラノ市・Politecnico Milano(ミラノ工科大学)で開催されました第 14 回ショットピーニング国際会議(ICSP14)には、20 ヶ国、163 名の参加者があり、5 件の基調講演と 93 件の研究論文が発表されました。仕事のご都合などで ICSP14 に参加できなかった会員各位のご希望にお応えするために、各国の研究開発動向をご報告すると共に国際会議発表論文の中から日本人研究者にお願いしホットな話題を追加してご講演いただく内容となっております。

なお、今回もコロナ対策を十分配慮し、広い会場と感染拡大防止対策を実施して開催いたします。別紙のプログラム・講演概要をご参照いただき、是非ご参加下さいますようお願い申し上げます。

記

1. 日 時 2023 年 1 月 27 日(金) 13 時～17 時 40 分
2. 場 所 TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール 316
 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-2-16 TGビル本館 3 階
3. 参加費 会員(法人、個人、協賛団体の会員):20,000 円、 非会員:30,000 円
4. 申し込み 裏面の申込書に必要事項をご記入の上、ショットピーニング技術協会宛に
 E-mail(info@shotpeening.gr.jp)または **FAX(03-5842-1148)**でお申し込み
 下さい。
5. 申し込み締切 2023 年 1 月 13 日(金)